



耐ファインマイグレーション対応カバーレイ 『CGシリーズ』

使用例

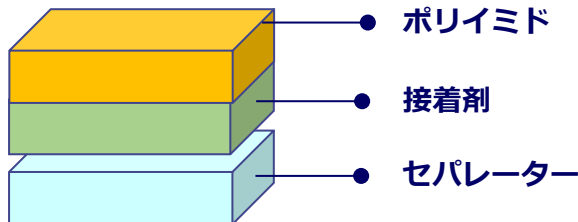
- ・スマートフォン
- ・タブレット端末
- ・ノートPC



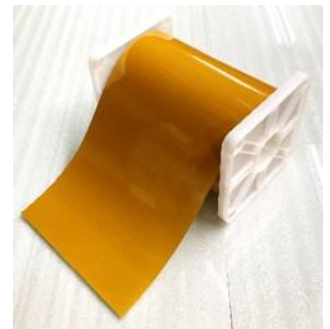
特徴

- ・ファイン回路向けの高絶縁カバーレイです。
- ・クイックプレス加工性にも優れます。

構成



製品外観



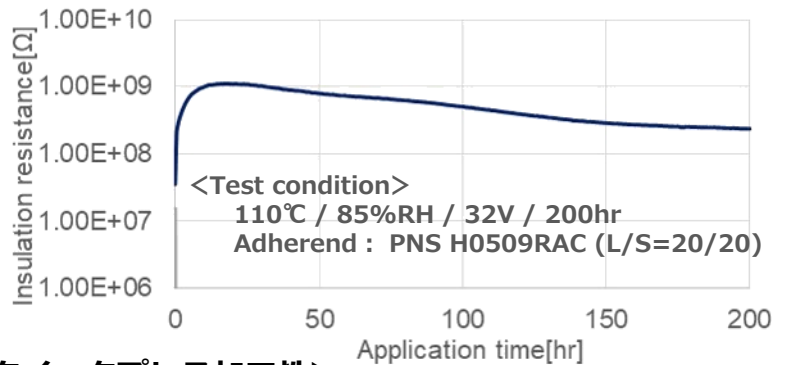
特性

項目	単位	CG
引き剥がし強さ (90°Cu引き)	N/cm	8
はんだ耐熱性	℃	300
難燃性	-	V-0
bHAST	-	> 200hr
接着剤 Tg	℃	63
接着剤 弾性率	GPa	1.7

プレス条件：

160℃×3MPa×保持 45min.

<bHAST>



<クイックプレス加工性>

		Temperature (℃)		
		165	175	185
Application time (Sec.)	30	NG	OK	OK
	60	OK	OK	OK
	90	OK	OK	OK

CVL : CGHB 1215(PI : 12.5μm、Ad : 15μm)

CCL : PNS H1012RAH(L/S=100/100μm)

プレス条件 : 165~185℃/3MPa/予熱10sec./30~90sec.